

平成24年度 京都実装技術研究会オープンセミナーの開催について

平成24年5月25日
京都府中小企業技術センター
担当：けいはんな分室（平野、上田）
TEL 0774-95-5027

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる基盤技術として接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした「京都実装技術研究会」を毎年開催しています。

このたび、広く会員を募集するためにオープンセミナー（無料）を下記のとおり開催します。

記

- 1 日時 平成24年6月26日（火）13:30 ~ 17:00
- 2 場所 京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）研修室 5F
- 3 講師 小松 多加也氏（アルパイン株）
- 4 内容 製造現場における不具合対策のアプローチ方法
製造現場においては、不具合を解析することが品質を改善するための重要かつ基本的な行動です。しかしながら、日々流動する生産現場においては、不具合の事象を検証することなしにPCで集計されたデータで不具合の内容を解ったつもりになりますが、不具合の発生には必ず理由があり、その事象からいかに多くの仮説を導き出せるかが解決のポイントとなることに対して、この流れでは、真の原因に辿りつことは難しくなってしまいます。
本講演では、リフロー工程ではんだ付けを例にとり、不具合の観察から分析までの手法について解説します。
- 5 定員 70名（先着順・定員になりしだい締切らせていただきますのでご了承ください。）
- 6 申込締切日 平成24年6月20日（水）まで
- 7 問合先 京都府中小企業技術センター けいはんな分室
（京都実装技術研究会事務局）
電話 0774-95-5027 FAX 0774-98-2202
E-mail keihanna@mtc.pref.kyoto.lg.jp
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ ラボ棟3F